

EasyBRIDGE 模块 采用第七代沟槽栅/场终止 IGBT7 和碳化硅二极管 带有 PressFIT 压接管脚和温度检测 NTC

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 60\text{ A} / I_{CRM} = 120\text{ A}$
 - CoolSiC™ 碳化硅肖特基二极管第 5 代
 - 高动态稳定性
 - 可以从下面链接寻找适合的英飞凌驱动 IC <https://www.infineon.com/gdfinder>
- 机械特性
 - 紧凑型设计
 - 集成的安装夹使安装坚固
 - PressFIT 压接技术
 - 集成 NTC 温度传感器
 - 低热阻的三氧化二铝 Al_2O_3 衬底



Typical appearance

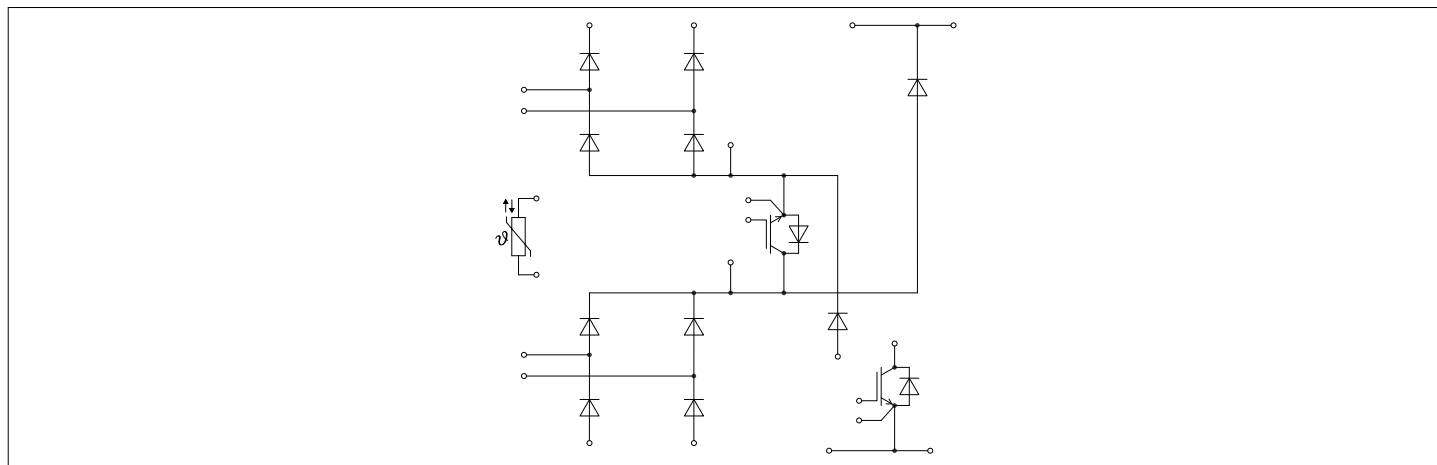
可选应用

- 电动车直流充电

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述





内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT, T1.....	3
3	IGBT, T2.....	4
4	Diode, D1 / D2.....	5
5	Diode, D3 / D4.....	5
6	Diode, D5-D12.....	6
7	负温度系数热敏电阻.....	7
8	特征参数图表.....	8
9	电路拓扑图.....	13
10	封装尺寸.....	14
11	模块标签代码.....	14
	修订历史.....	15
	免责声明.....	16

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 1 \text{ min}$	3.2	kV
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
相对电痕指数	CTI		> 400	
相对温度指数 (电)	RTI	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	L_{sCE}			32		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, 每个开关		8		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	1.3		1.5	Nm
重量	G			78		g

注: The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

2 IGBT, T1

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	950	V
集电极电流	I_{CN}		200	A
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 175 \text{ °C}$, $T_H = 65 \text{ °C}$	135	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj \text{ op}}$	400	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}		±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE \text{ sat}}$	$I_C = 200 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	1.30	1.40	V
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$	1.35		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	1.35		

(待续)

表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 3.25 \text{ mA}$, $V_{CE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	4.15	4.90	5.65	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$		2.05		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.5		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		24.6		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.114		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 950 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0.025	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		0.635		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

3 IGBT, T2

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj max} = 175^\circ\text{C}$, $T_H = 65^\circ\text{C}$	50	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj op}$	100	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}		± 20	V

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE sat}$	$I_C = 50 \text{ A}$, $V_{GE} = 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.50	1.80	V
		$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.64		
		$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$		1.72		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 1.27 \text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$		0.92		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		0		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		11.1		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100 \text{ kHz}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $V_{CE} = 25 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.039		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200 \text{ V}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			0.0079	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}$, $V_{GE} = 20 \text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$			100	nA

(待续)

表 6 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		0.900		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

注: $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

4 Diode, D1 / D2

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F		25	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$	50	A
I2t-值	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1.83	2.30	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1.70		
			$T_{vj} = 175^\circ\text{C}$	1.63		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		2.05		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

注: $T_{vj\text{ op}} > 150^\circ\text{C}$ is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

5 Diode, D3 / D4

表 9 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F		150	A

(待续)

表 9 (续) 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1 \text{ ms}$		300	A
I2t-值	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	8630	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	7860	

表 10 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 150 \text{ A}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.05	1.40	V
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		0.98		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0.490		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj, op}$			-40		150	$^\circ\text{C}$

6 Diode, D5-D12

表 11 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
最大正向均方根电流(每芯片)	I_{FRMSM}	$T_H = 60^\circ\text{C}$		60	A
最大整流器输出均方根电流	I_{RMSM}	$T_H = 60^\circ\text{C}$		60	A
I2t-值	I^2t	$t_P = 10 \text{ ms}$	$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	1030	A^2s
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	940	

表 12 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 60 \text{ A}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$		1.40	1.75	V
			$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		1.71		
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$		1.85		
反向电流	I_r	$T_{vj} = 150^\circ\text{C}, V_R = 1200 \text{ V}$			0.15		mA
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			0.790		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj, op}$			-40		150	$^\circ\text{C}$



7 负温度系数热敏电阻

表 13 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5		$\text{k}\Omega$
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

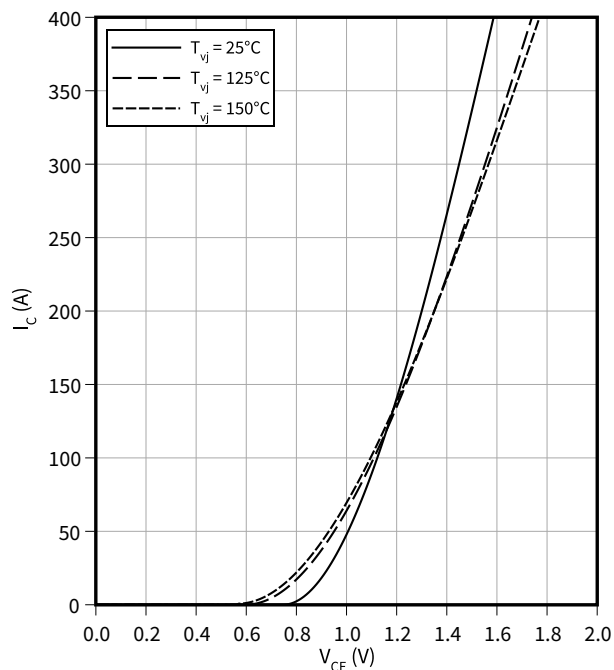
注: NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

8 特征参数图表

输出特性 (典型), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{CE})$$

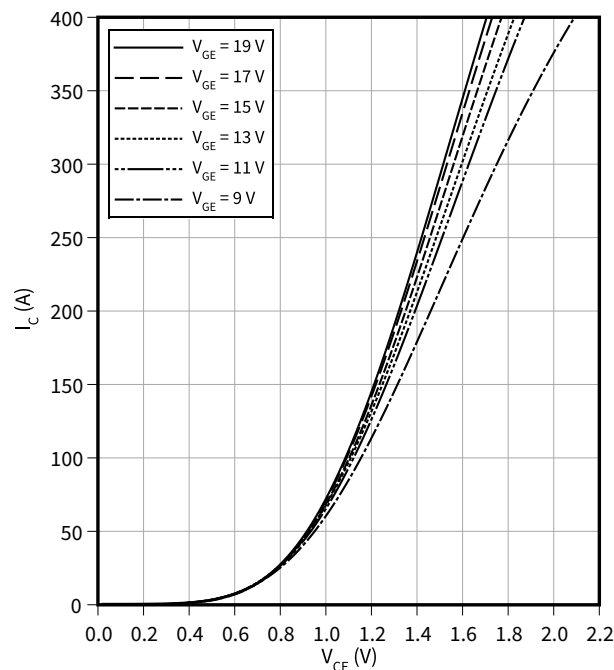
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



输出特性 (典型), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{CE})$$

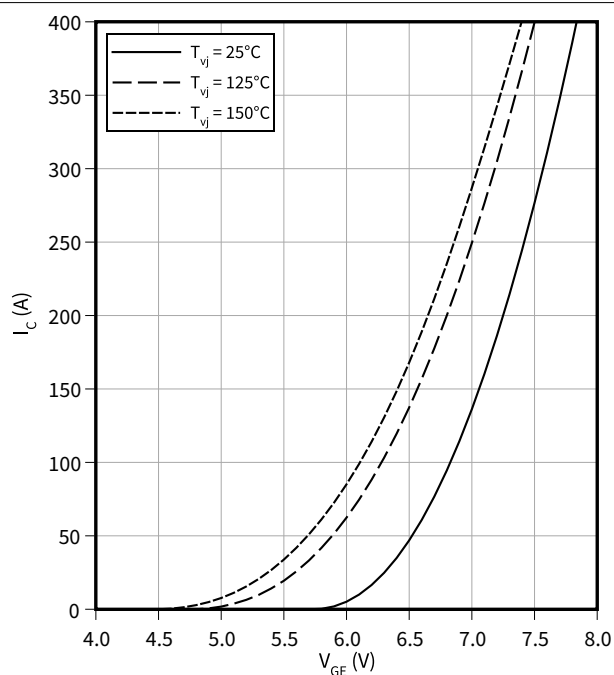
$$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 150^\circ \text{C}$$



传输特性 (典型), IGBT, T1

$$I_C = f(V_{GE})$$

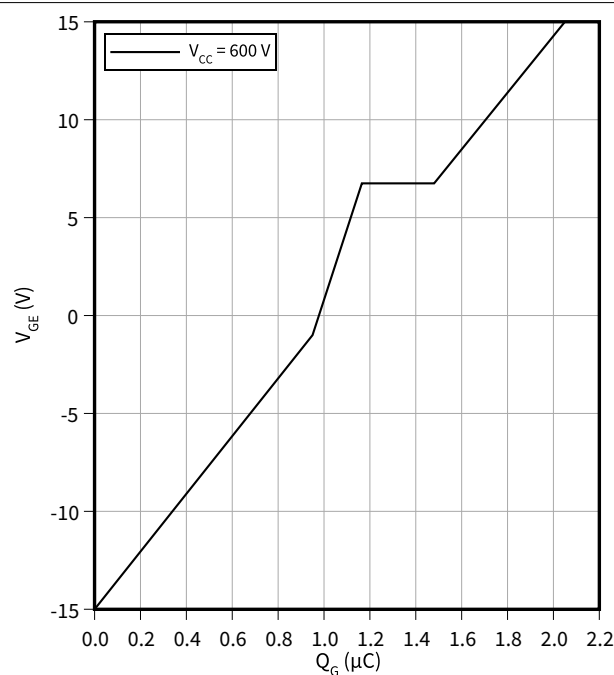
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



栅极电荷特性 (典型), IGBT, T1

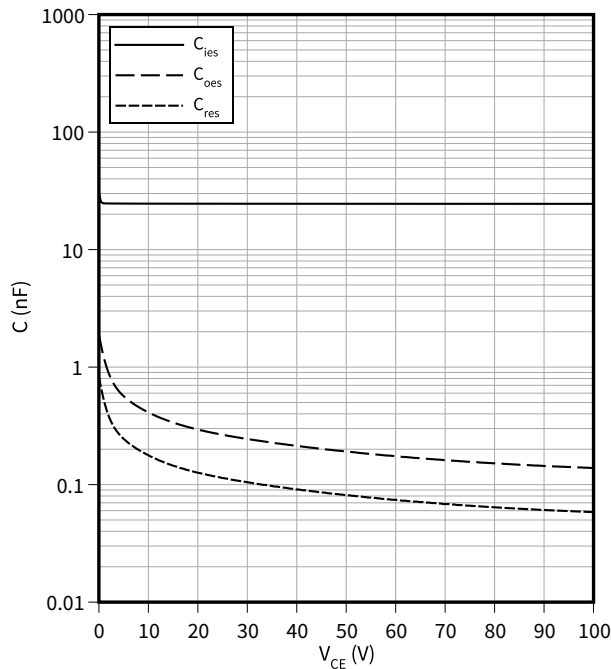
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$$I_C = 200 \text{ A}, T_{vj} = 25^\circ \text{C}$$



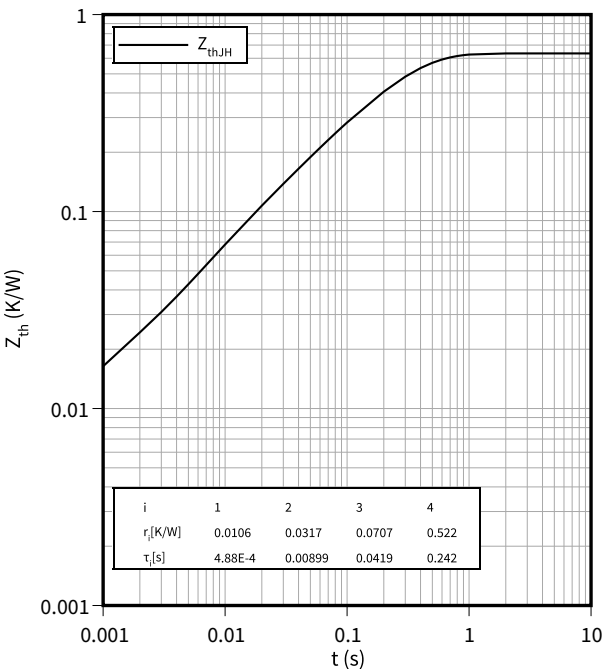
电容特性（典型）, IGBT, T1

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100\text{ kHz}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



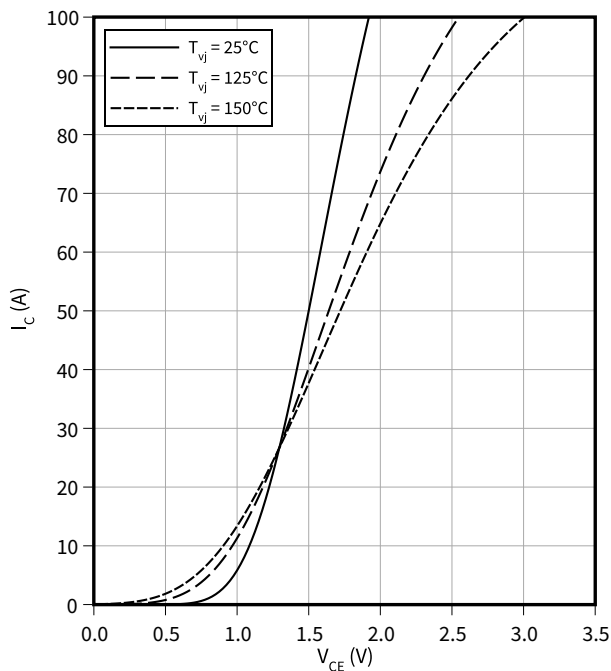
瞬态热阻抗, IGBT, T1

$Z_{th} = f(t)$



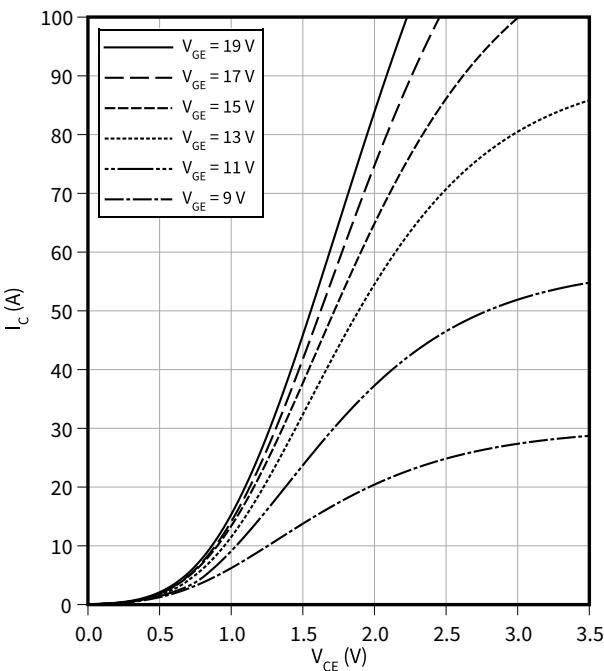
输出特性（典型）, IGBT, T2

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



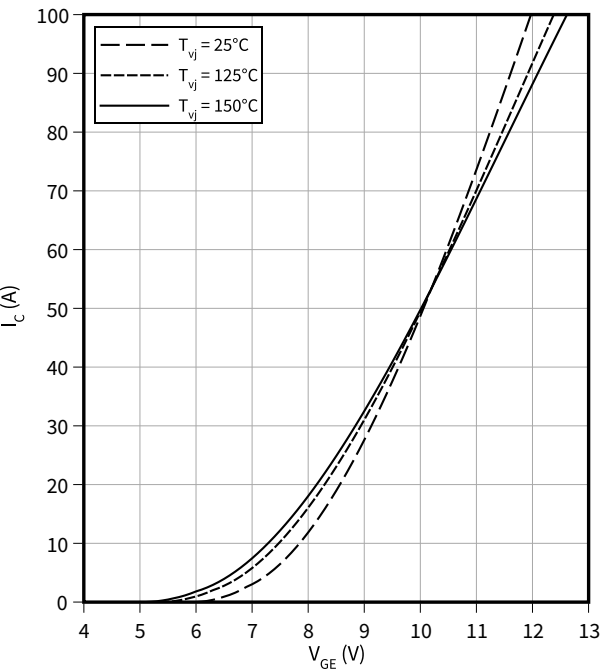
输出特性（典型）, IGBT, T2

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$



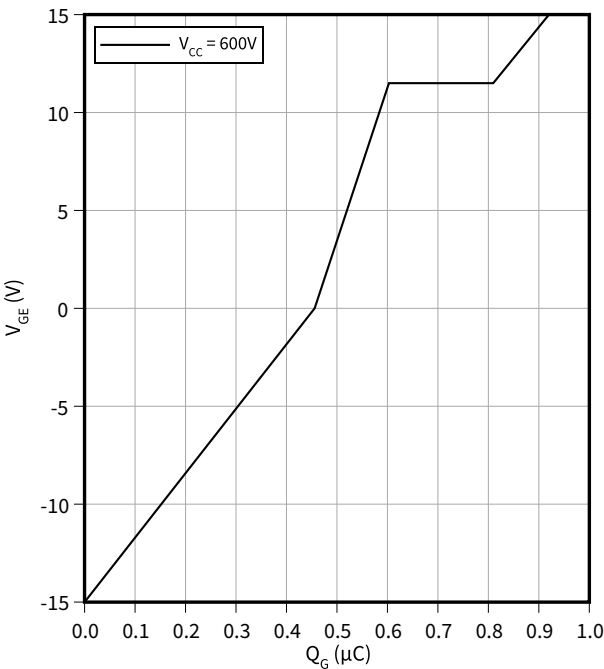
传输特性（典型）, IGBT, T2

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



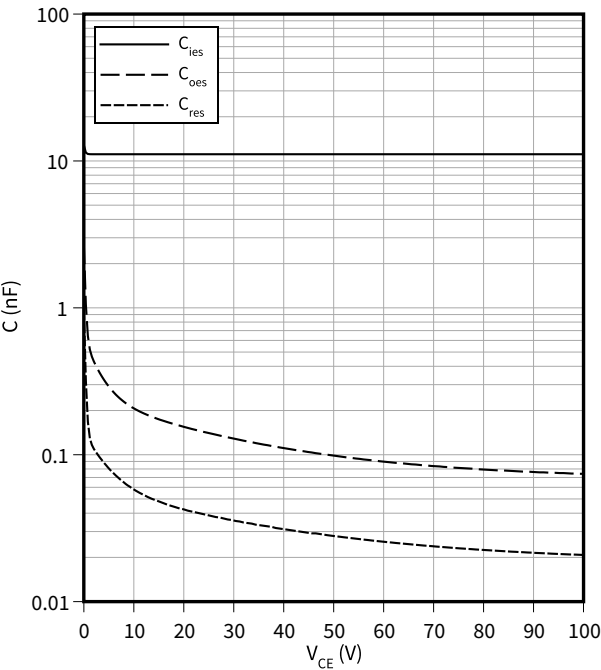
栅极电荷特性（典型）, IGBT, T2

$V_{GE} = f(Q_G)$
 $I_C = 50\text{ A}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



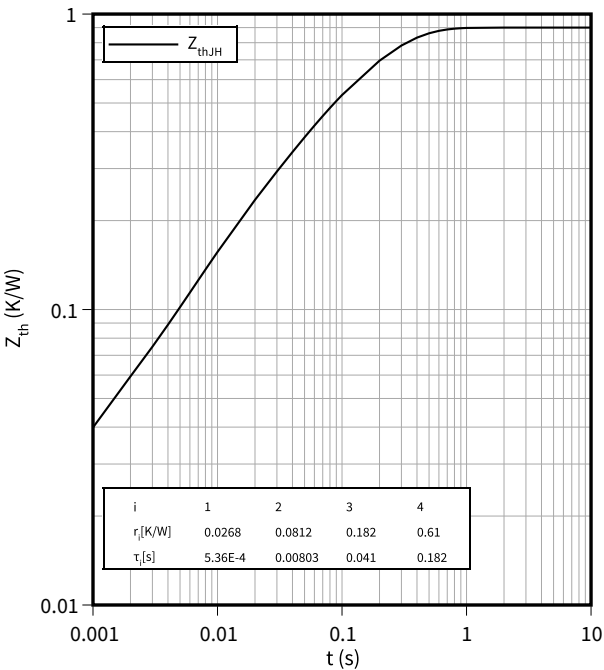
电容特性（典型）, IGBT, T2

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100\text{ kHz}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



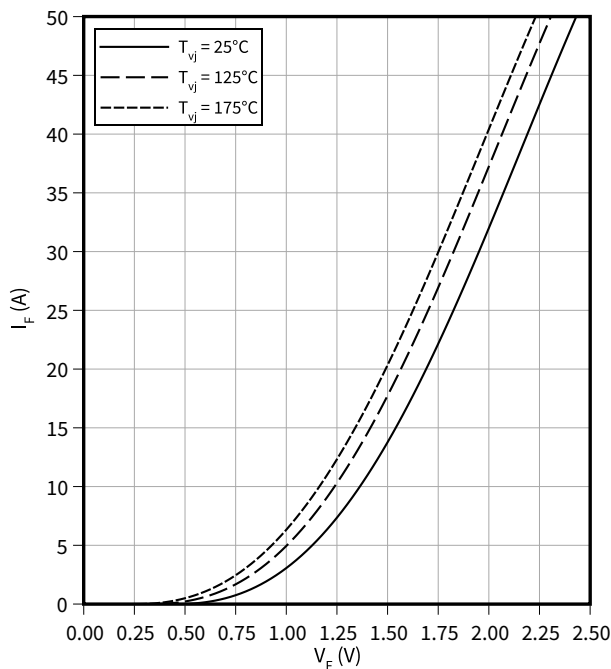
瞬态热阻抗, IGBT, T2

$Z_{th} = f(t)$



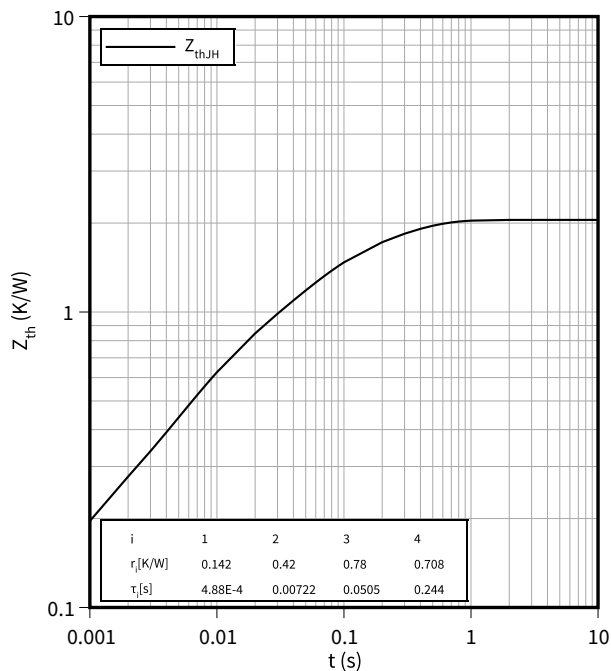
正向特性（典型）, Diode, D1 / D2

$I_F = f(V_F)$



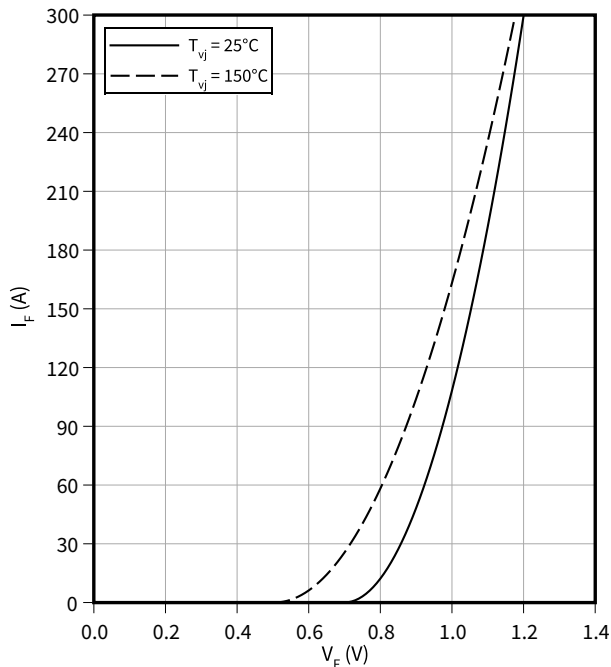
瞬态热阻抗, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$



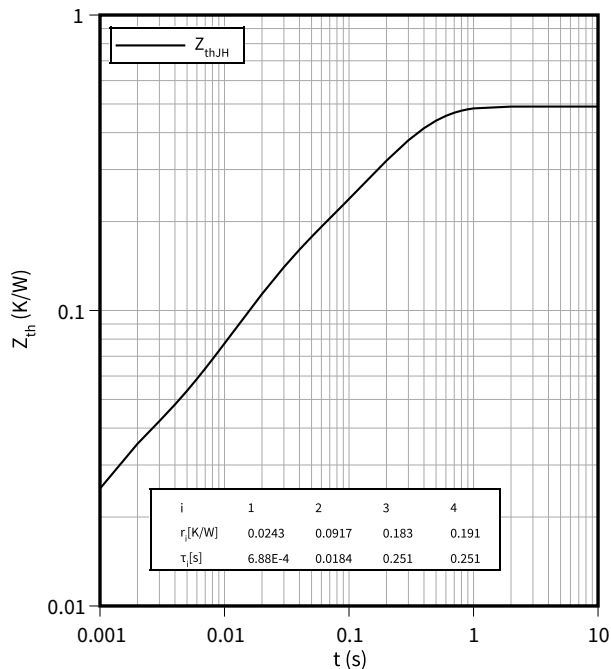
正向特性（典型）, Diode, D3 / D4

$I_F = f(V_F)$



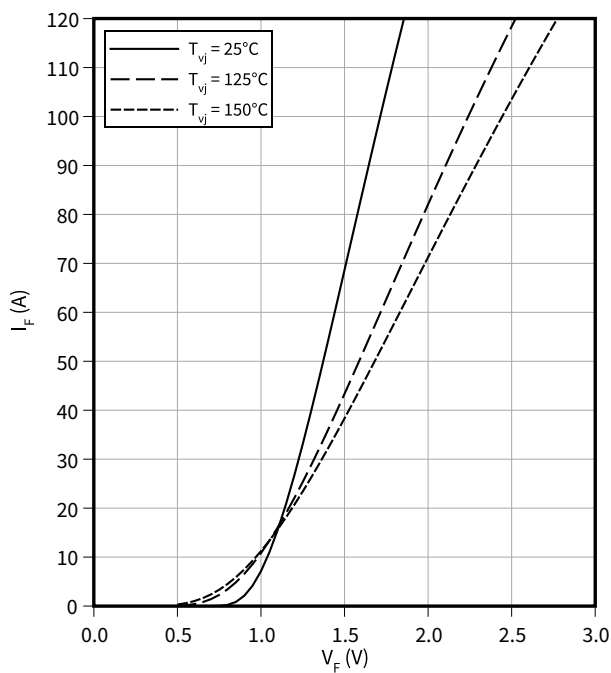
瞬态热阻抗, Diode, D3 / D4

$Z_{th} = f(t)$



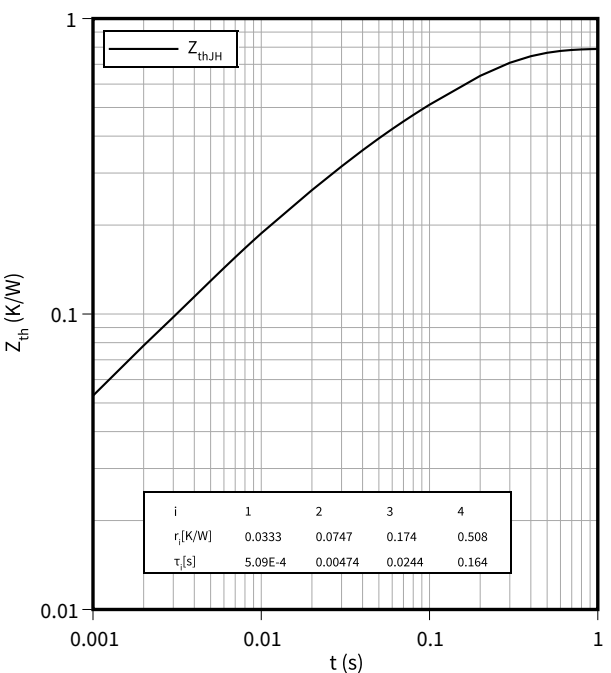
正向特性（典型）, Diode, D5-D12

$I_F = f(V_F)$



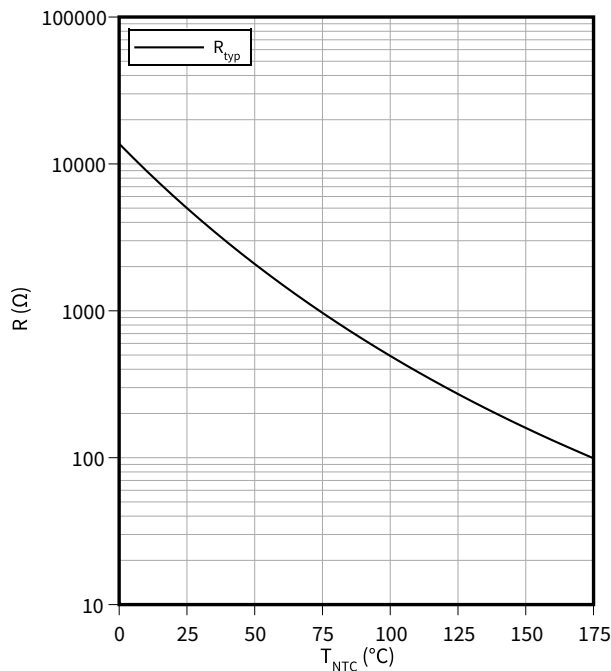
瞬态热阻抗, Diode, D5-D12

$Z_{th} = f(t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



9 电路拓扑图

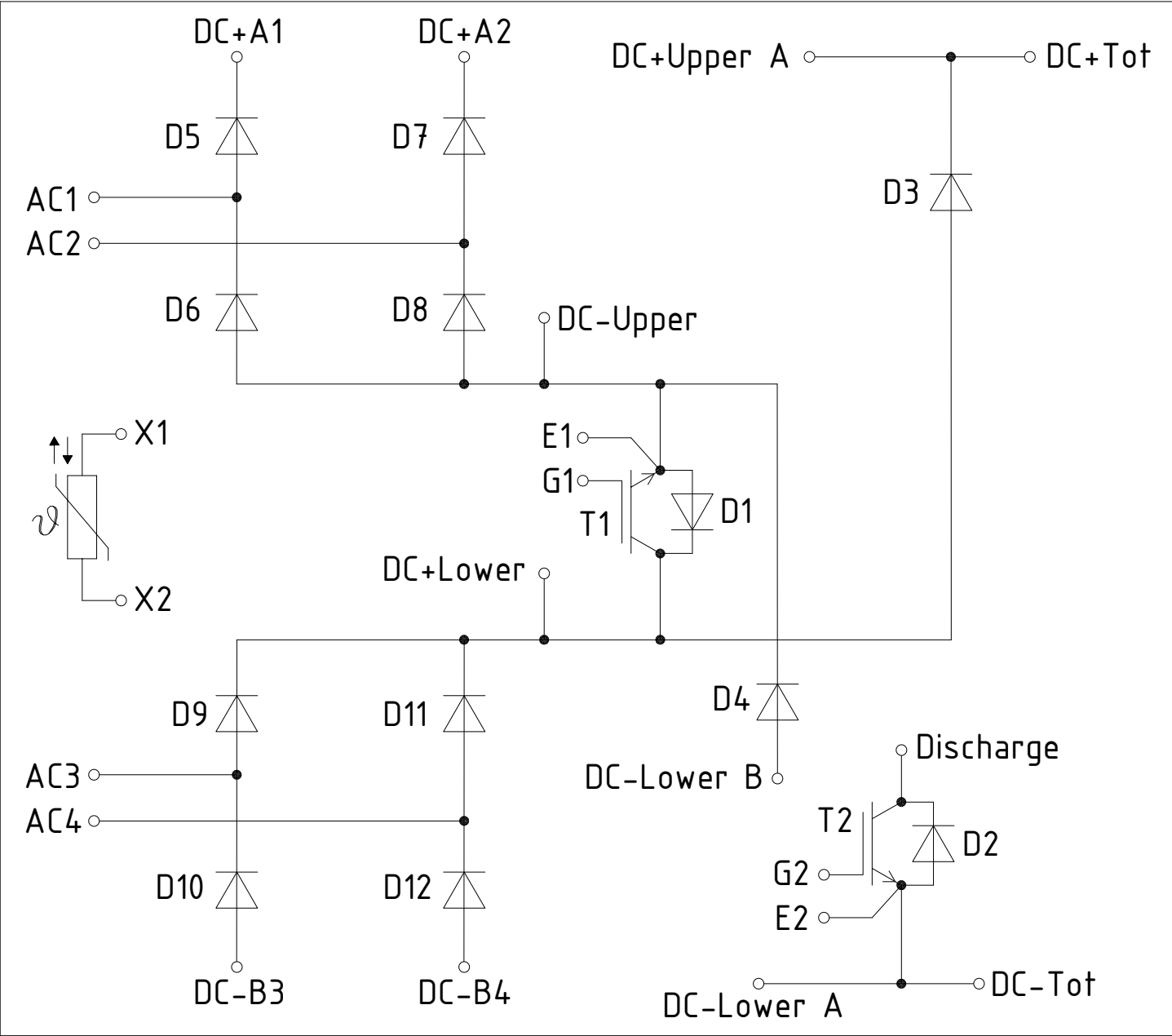


图 1

10 封装尺寸

10 封装尺寸

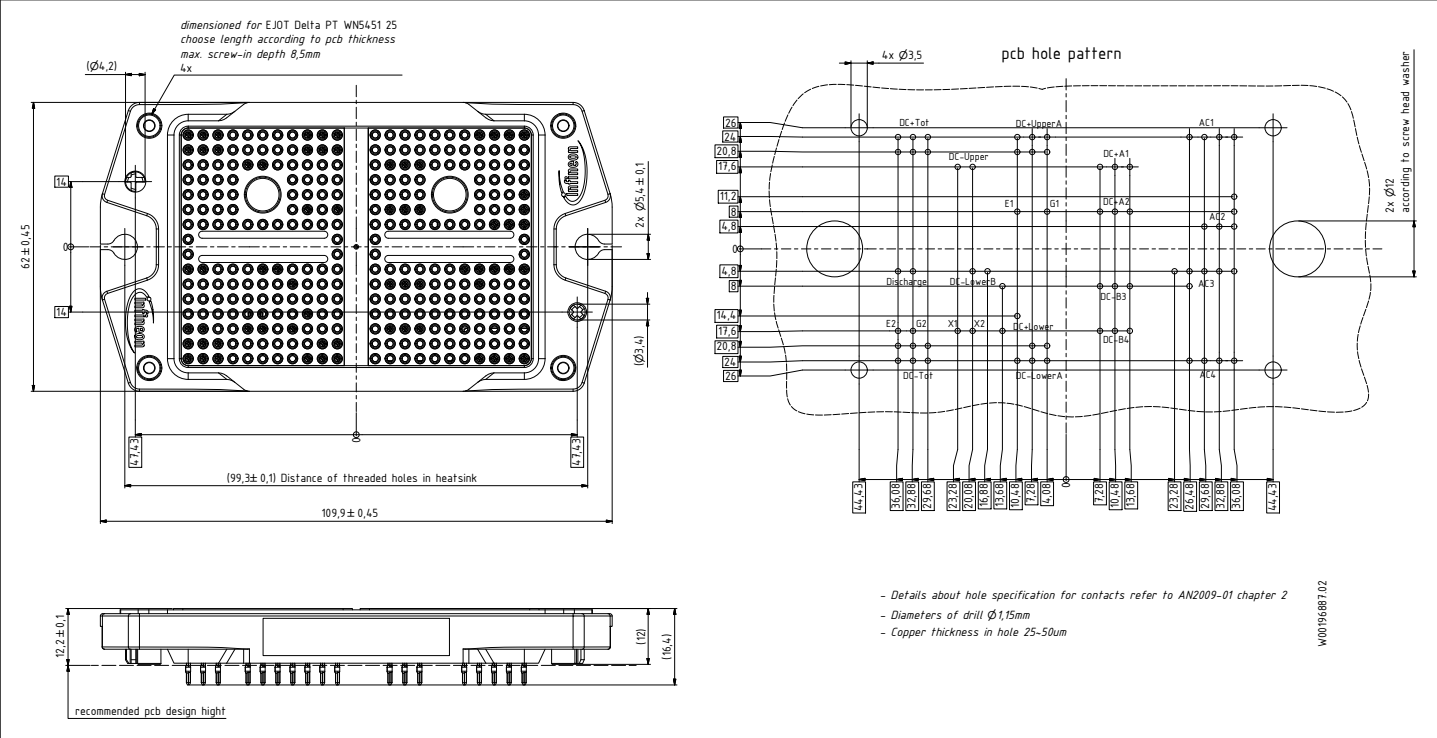


图 2

11 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

图 3



修订历史

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
0.10	2022-02-03	Initial version
1.00	2023-07-28	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-07-28

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABC643-002

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。